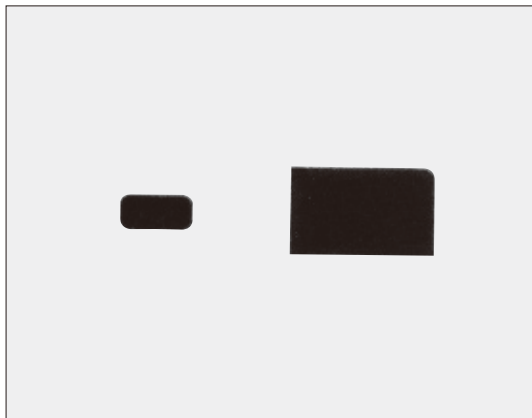
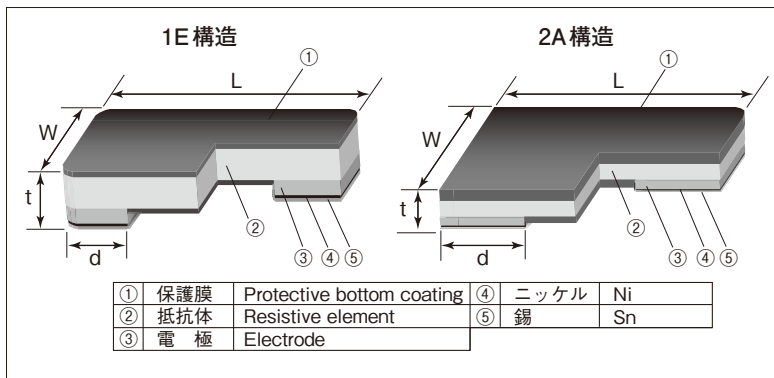


TLR 金属板チップ形小型低抵抗器 Metal Plate Chip Type Low Resistance Resistors



■構造図 Construction



外装色：黒 Coating color : Black

■特長 Features

- 小型の金属板電流検出抵抗器です。
- 超低背であり、小型機器の電流検出に適しています。
- 抵抗温度係数 $\pm 100 \times 10^{-6}/K$ の高信頼性、高性能品です。
- フィレットレス製品です。(本製品のはんだ付け部は電極底面のみです。)
- リフローはんだ付けに対応します。(フロー対応部品ではありません。)
- 欧州RoHS対応品です。
- SMD type of small size, metal plate low resistance resistor for current detection.
- Low height suitable for use of Small equipment such as mobile phone.
- High reliability and performance with T.C.R $\pm 100 \times 10^{-6}/K$.
- Filletless products. (The soldering part of this product is only a bottom electrode.)
- Suitable for reflow soldering. (Not suitable for flow soldering.)
- Products meet EU-RoHS requirements.

■用途 Applications

- 携帯電話、携帯情報端末、メディアプレーヤー、コンピュータ等。
- Mobile phones, PDAs, Media players, Computers etc.

■参考規格 Reference Standards

IEC 60115-1
JIS C 5201-1

■定格 Ratings

形名 Type	定格電力 Power Rating	抵抗温度係数 T.C.R. ($\times 10^{-6}/K$)	抵抗値範囲 Resistance Range (Ω)	抵抗値許容差 Resistance Tolerance	定格負荷時の 製品端子部温度 Terminal Temp. Under a Rated Load	使用温度範囲 Operating Temp. Range	テーピングと包装数/リール Taping & Q'ty/Reel (pcs)	
							TP	TD
TLR 1E	0.2W	± 100	10m	G: $\pm 2\%$ J: $\pm 5\%$ ※	105°C and less	-65°C ~ +125°C	10,000	—
TLR 2A	1.0W	± 100	5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m	F: $\pm 1\%$		-65°C ~ +155°C	—	5,000

※ F級($\pm 1\%$)品につきましては、別途お問い合わせを下さい。 Please ask separately us about resistance tolerance $\pm 1\%$.

■外形寸法 Dimensions

形名 Type	抵抗値(Ω) Resistance	寸法 Dimensions (mm)				Weight (g) (1000pcs)
		L	W	d	t	
TLR 1E (0402)	10m	1.0 \pm 0.05	0.5 \pm 0.05	0.3 \pm 0.1	0.25 \pm 0.1	0.9
TLR 2A (0805)	5m	2.0 \pm 0.2	1.25 \pm 0.2	0.65 \pm 0.20	0.30 \pm 0.15	4.8
	6m			0.55 \pm 0.20		4.7
	7m			0.50 \pm 0.20		4.6
	8m			0.50 \pm 0.20	0.26 \pm 0.15	3.8
	9m			0.45 \pm 0.20		3.7
	10m			0.35 \pm 0.20		3.6

■品名構成 Type Designation

例 Example

TLR	1E	T	TP	10L	G
品名 Product Code	定格電力 Power Rating	端子表面材質 Terminal Surface Material	二次加工 Taping	公称抵抗値 Nominal Resistance	抵抗値許容差 Resistance Tolerance
	1E : 0.2W 2A : 1.0W	T : Sn	TP : 2mm pitch punch paper TD : 4mm pitch punch paper BK : Bulk	F : 4 digits G, J : 3 digits	F : $\pm 1\%$ G : $\pm 2\%$ J : $\pm 5\%$

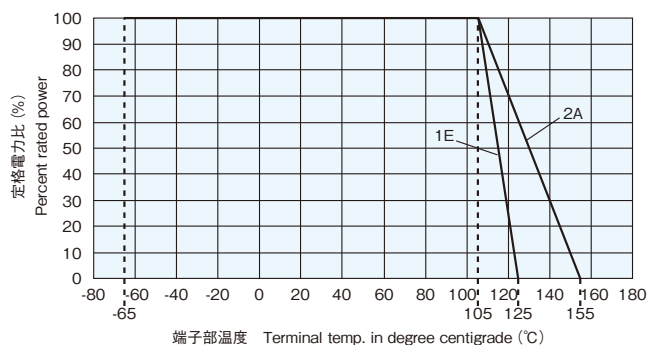
環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問い合わせください。

テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。

Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.

For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.

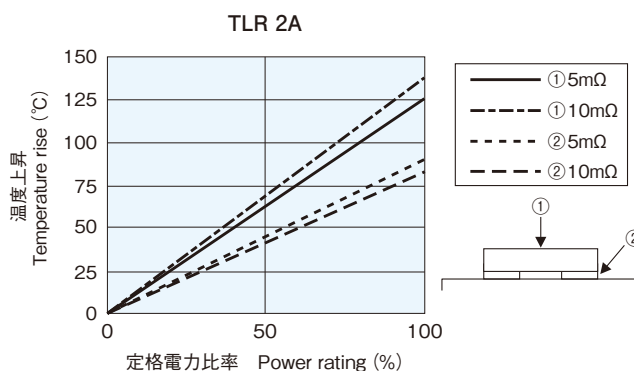
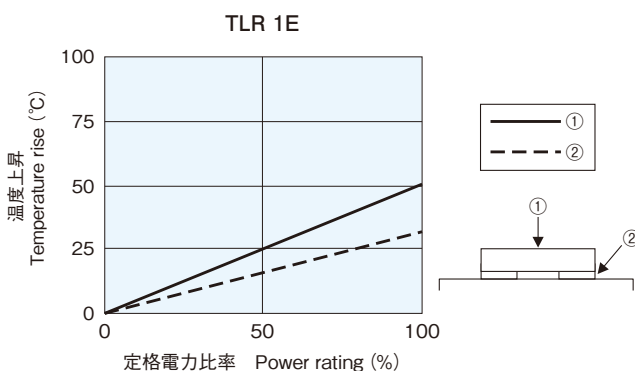
■負荷軽減曲線 Derating Curve



端子部温度105°C以上で使用される場合は、左図負荷軽減曲線に従って、定格電力を軽減して御使用下さい。

For resistors operated terminal temperature of 105°C or above, a power rating shall be derated in accordance with derating curve on the left.

■温度上昇 Temperature Rise



■性能 Performance

試験項目 Test Items	規格値 Performance Requirements ΔR%		試験方法 Test Methods
	保証値 Limit	代表値 Typical	
抵抗値 Resistance	規定の許容差内 Within specified tolerance	—	25°C
抵抗温度係数 T.C.R.	規定値内 Within specified T.C.R.	—	+25°C/+100°C
過負荷 (短時間) Overload (Short time)	1	1E : 0.15 2A : 0.05	1E : 定格電力×5倍を5秒印加 Rated power×5 for 5s 2A : 定格電力×2.5倍を5秒印加 Rated power×2.5 for 5s
はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	1	0.01	260°C±5°C 10~12秒
温度急変 Rapid change of temperature	1	0.2	1E : -55°C (30min.)/+125°C (30min.) 1000 cycles 2A : -55°C (15min.)/+150°C (15min.) 1000 cycles
耐湿負荷 Moisture resistance	1	0.3	85°C、85%RH、1000h、10% Bias
端子部温度105°C以下での耐久性 Endurance at 105°C and less of terminal temperature	1	0.4	Terminal temp. : 105°C、1000h、1.5h ON/0.5h OFF cycle
低温放置 Low temperature exposure	1	0.05	-65°C、96h
高温放置 High temperature exposure	1E : 1 2A : 1(7m~10m) 2(5m、6m)	1E : 0.3 2A : 0.5(7m~10m) 0.8(5m、6m)	1E : 125°C 1000h 2A : 155°C 1000h

■使用上の注意 Precautions for Use

- シャント抵抗としてご使用になる場合、周囲のコイルとの電磁誘導を考慮してパターンレイアウトをしてください。
- 50mΩ以下の抵抗値においては、ランドパターンの大きさや接続はんだの量により、はんだ付け後の抵抗値が変動する事があります。事前に抵抗値低下・上昇の影響をご確認の上、機器設計してください。
- In case of using the low ohm resistors as shunt resistors, please lay out a pattern considering the electromagnetic induction with surrounding inductors.
- In the resistance values of 50mΩ or under, the resistance value after soldering may change depending on the size of pad pattern or solder amount. Make sure the effect of decline/increase of resistance value before designing.